Влияние подвижных заряженных дефектов на диэлектрическую нелинейность сегнетоэлектрических тонких пленок РZT

© Б.М. Гольцман, В.К. Ярмаркин, В.В. Леманов

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия E-mail: B.Goltsman@shuvpop.ioffe.rssi.ru

(Поступила в Редакцию 23 ноября 1999 г.)

Исследованы вольт-фарадные (С–V) зависимости сегнетоэлектрических тонких пленок РZT при варьировании в широких пределах скорости изменения управляющего напряжения. Установлено, что при уменьшении скорости расстояние между максимумами С–V-зависимости уменьшается. Это обусловлено уменьшением коэрцитивного поля в результате пространственного разделения подвижных носителей заряда под действием управляющего поля и накопления заряженных дефектов в приэлектродных областях пленок. Оценены параметры (концентрация и подвижность кислородных вакансий), характеризующие процесс образования объемного заряда в пленках, согласующиеся с литературными данными.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 99-02-18022).

Интересным в научном и важным в практическом отношении свойством сегнетоэлектрических материалов является сильная зависимость их диэлектрической проницаемости от напряженности электрического поля (диэлектрическая нелинейность). Исследования, посвященные анализу физической природы диэлектрической нелинейности и возможностей ее практического использования (см., например, [1]), основаны на измерениях "квазистатических" С-V-зависимостей — зависимостей емкости С сегнетоэлектрических конденсаторных структур от величины медленно изменяющегося (со скоростью менее 1 V/s) напряжения смещения (в дальнейшем — управляющее напряжение V). При этом емкость структур определяется при помощи переменного измерительного напряжения с относительно высокой частотой (более 100 kHz), создающего электрическое поле малой напряженности (1-5 kV/cm), в то время как управляющее напряжение соответствует значительно более сильному полю (десятки-сотни kV/сm).

С–V-зависимость сегнетоэлектрических структур можно определять также путем дифференцирования петли сегнетоэлектрического гистерезиса P(V), где P — поляризация, V — приложенное к структуре напряжение, эквивалентное управляющему напряжению при прямых измерениях С–V-зависимостей. Эта возможность следует из соотношения, определяющего относительную диэлектрическую проницаемость

$$\varepsilon = 1 + \frac{1}{\varepsilon_0} dP/dE,$$

которое при больших значениях ε , характерных для сегнетоэлектриков, приводит к выражению

$$C(E) \sim dP/dE$$

 $(\varepsilon_0$ — диэлектрическая проницаемость вакуума). Отсюда следует

$$C(V) \sim dP/dV.$$

Для материалов в сегнетофазе C-V-зависимости имеют гистерезисный характер с двумя максимумами, появление которых связано с переключением поляризации. Расстояния по шкале напряжений между этими максимумами, определенные из "квазистатических" С-V-зависимостей, оказываются в 1.5-2 раза меньше, чем соответствующие расстояния, найденные из петель сегнетоэлектрического гистерезиса (см., например, [2,3]), измеряемых обычно при значительно более высоких скоростях изменения управляющего напряжения (более 100 V/s). Для выяснения физической природы указанного различия нами была разработана методика определения "динамических" С-V-зависимостей путем прямого измерения емкости, отличающаяся от "квазистатической" существенно большими скоростями изменения управляющего напряжения (вплоть до $10^4 \, V/s$), и выполнены измерения расстояний ΔV_m между максимумами C(V). Полученные результаты сопоставлены со значениями ΔV_m , найденными дифференцированием петель сегнетоэлектрического гистерезиса, при таких же скоростях изменения управляющего напряжения.

1. Методика измерений

Исследовались конденсаторные структуры типа "сэндвич" на основе тонких пленок PZT толщиной 200 nm. Пленки состава $Pb(Zr_{0.52}Ti_{0.48})O_3$ были получены золь-гель-методом на поверхности платинизированных с адгезионным подслоем титана пластин (100)Si, покрытых слоем термического оксида толщиной 500 nm. Верхние никелевые электроды диаметром 0.2 nm и толщиной 100 nm были нанесены на поверхность пленки PZT методом термического испарения через маску. Подробное описание приготовления конденсаторных структур приводилось ранее [4]. При определении "квазистатической" С–V-зависимости емкость структур измерялась при напряжении 0.04 V на частоте 200 kHz и скорости изменения управляющего напряжения 0.065 V/s. Петли гистерезиса измерялись при помощи схемы Сойера–Тауера на частотах 500 Hz и 1 kHz.

Для исследования "динамической" С–V-зависимости использовалось периодическое пилообразное знакопеременное управляющее напряжение V(t) с частотой 500 Hz или 1 kHz, вызывающее периодическое изменение емкости структуры C(t). Для определения C(t) на конденсаторную структуру и соединенный с ней последовательно нагрузочный резистор подавалось измерительное напряжение с частотой 10 MHz. При этом в цепи возникал емкостной ток, модулированный в силу нелинейности структуры напряжением V(t). На нагрузочном резисторе появлялось напряжение, пропорциональное C(t) (при условии, что величина нагрузочного резистора много меньше величины емкостного сопротивления структуры). Зависимости V(t) и C(t) регистрировались одновременно.

2. Результаты измерений и их обсуждение

На рис. 1 представлены характерные для исследованных структур зависимости: петля сегнетоэлектрического гистерезиса, измеренная при частоте синусоидального напряжения 1 kHz (a), C–V-зависимость, полученная путем дифференцирования этой петли гистерезиса (b), и "квазистатическая" C–V-зависимость (c). Из рис. 1, b и c видно отмеченное ранее различие в расстояниях между максимумами C(V) по шкале напряжений при использовании указанных методов измерений. Наблюдается также некоторое смещение петли гистерезиса и C–V-зависимостей в сторону отрицательных напряжений, происхождение которого обсуждалось в работе [4].

На рис. 2, иллюстрирующем "динамической" метод измерения C-V-зависимостей, представлены схематическое изображение C-V-зависимости исследованных конденсаторных структур и соответствующие этой зависимости временные диаграммы управляющего напряжения и огибающей модулированного напряжения на нагрузочном резисторе, наблюдаемые на экране осциллографа. Видно, что положения минимумов огибающей (точки А и D) совпадают по времени с положениями экстремумов управляющего напряжения, а максимумы огибающей (точки C и F) отстают от моментов, соответствующих нулевым значениям управляющего напряжения (точки В и Е). Это отставание, как видно из рис. 2, а и b, обусловлено смещением максимумов на зависимости C(V) относительно нулевых значений напряжения (соответствующие точкам С и F напряжения V_m⁺ и V_m^- на рис. 2, *а* и *b*). Тот факт, что отставание максимумов не вызвано несовершенством измерительной схемы, проверялся следующим образом: при включении



Рис. 1. Петля гистерезиса (a), С–V-зависимость, полученная из петли гистерезиса (b), и "квазистатическая" С–V-зависимость (c) конденсаторной структуры на основе пленки РZТ. Разрывы С–V-зависимости на рис. 1, *b* при предельных значениях *V* объясняются тем, что при этих значениях поляризация не достигает насыщения, при котором производные dP/dV для верхней и нижней ветвей петли гистерезиса совпадают.

в схему вместо конденсаторных структур керамического сегнетоэлектрического конденсатора с емкостью и нелинейностью, близкими к соответствующим параметрам этих структур, и единственным максимумом C–V-зависимости при нулевом управляющем напряжении максимумы совпадали с нулевыми значениями управляющего напряжения.

Таким образом, расстояние между максимумами С–V-зависимости, равное $\Delta V_m = |V_m^+| + |V_m^-|$, может быть непосредственно определено по величине отрезка *GH* на оси напряжений рис. 2, *b*. Результаты измерений ΔV_m , выполненных при различной частоте управляющего напряжения V(t), приведены в таблице. Там же даны для сравнения значения, найденные из "квазистатической" С–V-зависимости и из измерений петель сегнетоэлектрического гистерезиса. Погрешность измерения ΔV_m составляет приблизительно ±10%. Отметим еще раз, что появление максимумов С–V-зависимости и их положение по шкале *V* связано с переключени-



Рис. 2. Схематическое изображение С–V-зависимости (*a*); временная диаграмма управляющего напряжения (*1*) и огибающая напряжения на нагрузочном резисторе (*2*) в "динамическом" методе определения С–V-зависимости (*b*). Частота изменения управляющего напряжения 1 kHz, частота измерительного напряжения 10 MHz.

ем поляризации, которое осуществляется управляющим напряжением. При этом намного меньшее по величине измерительное напряжение не влияет существенно на величину ΔV_m .

Из приведенных в таблице данных видно, что независимо от метода определения С–V-зависимостей при увеличении скорости изменения напряжения смещения величина ΔV_m растет. Видно и отмеченное ранее различие значений ΔV_m , измеренных "квазистатическим" методом и из петли гистерезиса. Из таблицы видно также, что значения ΔV_m , измеренные "динамическим" методом и из петли гистерезиса при одинаковых частотах, близки между собой.

Зависимость ΔV_m от скорости изменения управляющего напряжения не может быть обусловлена конечной скоростью переключения поляризации в исследуемых конденсаторных структурах, для которых времена переключения не превышают 1 ns [5]. Наблюдаемое уменьшение ΔV_m при снижении скорости изменения управляющего напряжения может быть объяснено перемещением в пленке под действием управляющего напряжения подвижных заряженных дефектов (например, двухзарядных кислородных вакансий [6]) и свободных носителей заряда (электронов и дырок). Это приводит (с учетом блокирующего характера металлических электродов по отношению к обмену пленки атомами кислорода с окружающей атмосферой [6]) к накоплению в приэлектродных областях объемных зарядов, что в соответствии с уравнением Максвелла

$$\operatorname{div} D = \rho$$

 $(D = \varepsilon \varepsilon_0 E$ — индукция, ρ — плотность объемного заряда) приводит к значительному усилению напряжен-

ности управляющего поля *E* в приэлектродных областях [7]. Это обстоятельство способствует образованию зародышей доменов в области объемного заряда и, поскольку энергия образования зародышей намного превышает энергию роста доменов, процесс переключения поляризации облегчается и происходит при более слабом внешнем поле [8]. В результате расстояние между максимумами C–V-зависимости уменьшается.

В пользу такого объяснения полученных экспериментальных данных может свидетельствовать представленная на рис. 3 частотная зависимость емкости структуры. Видно, что с уменьшением частоты наблюдается увеличение емкости, что может быть объяснено увеличением объемного заряда в приэлектродных областях. Аналогичные закономерности применительно к пленкам BaTiO₃ получены в работе [9].

Сделаем оценки некоторых параметров, характеризующих процесс образования объемного заряда. Подвижность μ заряженных дефектов может быть определена из соотношения

$$\mu = 2L/ET$$

где L — расстояние, на которое перемещаются дефекты в течение одного полупериода T/2 управляющего напряжения с амплитудой V под действием поля

Значения параметра ΔV_m в вольтах, полученные из "квазистатической" и "динамических" С–V-зависимостей и петель гистерезиса при различных частотах управляющего напряжения

"Квазистатическая"	"Динамические"		Из петель	
С-V	С–V		гистерезиса	
0.004 Hz	500 Hz	1000 Hz	500 Hz	1000 Hz
1.0	1.3	1.8	1.4	2.2



Рис. 3. Частотная зависимость емкости конденсаторной структуры на основе пленок РZТ. Амплитуда измерительного напряжения 2 V.

E = V/d (d — толщина пленки). Использование значений $L \cong d = 2 \times 10^{-7}$ m, V = 4 V и $T \cong 10^{-3}$ s дает величину $\mu \cong 10^{-11}$ m²/Vs, согласующуюся с данными, приведенными в работе [10] для кислородных вакансий в РZТ. Полагая, что величина поляризации *P*, обусловленной образованием объемного заряда в приэлектродных областях, соизмерима с полной поляризацией пленки, примем $P \cong 10^{-1}$ C/m². Из соотношения

$$P = qNL,$$

где $q = 3.2 \times 10^{-19}$ С — заряд кислородных вакансий, оцениваем концентрацию подвижных дефектов Nпорядка 10^{24} m⁻³, что хорошо согласуется с оценками, полученными для пленок РZT из С–V-зависимости [3] и из зависимости коэрцитивного поля пленок от их толщины [8].

Таким образом, в результате пространственного разделения подвижных носителей заряда под действием управляющего поля в пленке вблизи электродов создаются области объемного заряда, характеризующиеся повышенной напряженностью электрического поля. Это поле облегчает образование зародышей доменов при переключении поляризации. В итоге снижаются коэрцитивные поля, определяющие положение максимумов С–V-зависимости, и расстояние между максимумами уменьшается.

Список литературы

- Сегнетоэлектрики в технике СВЧ / Под ред. О.Г. Вендика. М. (1979). 271 с.
- [2] K.A. Vorotilov, M.I. Yanovskaya, O.A. Dorokhova. Integrated Ferroelectrics 3, 1, 33 (1993).
- [3] C. Brennan. Integrated Ferroelectrics 8, 3–4, 335 (1995).
- [4] В.К. Ярмаркин, Н.В. Зайцева, С.В. Штельмах, А.В. Моторный. ФТТ 37, 2, 324 (1995).
- [5] P.K. Larsen, R. Cuppens, G.A.C.M. Spierings. Ferroelectrics 128, 265 (1992).
- [6] T. Baiatu, R. Waser, K.-H. Hardtl. J. Am. Ceram. Soc. 73, 6, 1663 (1990).

- [7] В.М. Фридкин. Сегнетоэлектрики-полупроводники. М. (1976). 408 с.
- [8] A.K. Tagantsev, Cz. Pawlaczyk, K. Brooks, N. Setter. Integrated Ferroelectrics 4, 1, 1 (1994).
- [9] S.-J. Lee, K.-Y. Kang, S.-K. Han. Appl. Phys. Lett. 75, 12, 1784 (1999).
- [10] S.D. Bernstain, T.Y. Wong, Y. Kisler, R.W. Tustison. J. Mater. Res. 8, 1, 12 (1993).